

## К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ФОТОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

*P.A.Варданян, В.Я.Кравченко, Ю.А.Осипьян*

Предложен механизм фотопластического эффекта связанный с рекомбинацией возбужденных светом электронно-дырочных пар на глубоких центрах, являющихся одновременно центрами закрепления дислокаций.

В 1968 г. на кристаллах CdS, деформируемых с постоянной скоростью, в области пластического течения был обнаружен фотопластический эффект (ФПЭ), заключающийся в значительном изменении деформирующего напряжения при освещении образцов<sup>1</sup>. В дальнейшем этот эффект был обнаружен на большом числе полупроводников и диэлектриков<sup>2, 3</sup>, в частности, на всех кристаллах группы  $A^2B^6$ . Последующие эксперименты на различных кристаллах выявили основные характеристики ФПЭ. 1) Максимум ФПЭ соответствует краю собственного поглощения, т. е. исходным возмущением электронной системы является генерация электронно-дырочных пар. При этом с ростом интенсивности света ФПЭ сначала увеличивается, затем наступает насыщение. 2) Могут реализоваться как положительный (упрочняющий) ПФПЭ<sup>1</sup>, так и отрицательный (разупрочняющий) ОФПЭ фотопластиче-

<sup>1)</sup> Нелинейная зависимость сопротивления от температуры была отмечена и в работах<sup>3, 4</sup>

эффекты. ОФПЭ был обнаружен при пластической деформации, обусловленной движением дислокаций в призматических плоскостях <sup>4</sup>. 3) С повышением температуры  $T$  величина ФПЭ уменьшается. При этом для дислокаций в призматических плоскостях может наблюдаться следующая особенность эффекта: с увеличением температуры ОФПЭ переходит в ПФПЭ <sup>5</sup>, т. е. разупрочнение сменяется упрочнением. ФПЭ на системе базисных дислокаций только положительный, здесь наблюдается лишь температурное гашение эффекта.

В настоящей работе рассматривается механизм ФПЭ, связанный с рекомбинацией возбужденных светом избыточных электронно-дырочных пар на центрах, являющихся одновременно центрами закрепления дислокаций. Дефектные узлы, создающие локальные препятствия движению дислокаций жестко связаны с кристаллической матрицей, поэтому естественно ожидать, что определенная часть этих стопоров способна порождать глубокие электронные состояния в запрещенной зоне полупроводника и служить центрами рекомбинации. Безызлучательные переходы сопровождаются множественной генерацией фононов на этих центрах. Вследствие локального тепловыделения, определяемого электронно-колебательным спектром центра и проявляющегося через стоксовые потери  $\Delta$ , стопор вовлекается в нестационарное движение, которое может быть представлено как суперпозиция всевозможных фононных мод, с некоторым исходным распределением амплитуд и суммарной энергией равной  $\Delta$ . Временное развитие такого возбуждения решетки, изначально сосредоточенного на центре рекомбинации (и его ближайшем окружении), описывается расплыванием волнового пакета и характеризуется автокорреляционной функцией дефектного узла  $\rho(t) = \langle u(t)u(0) \rangle$ . Затухание  $\rho$  со временем означает уход избыточной энергии из центра. Для дальнейшего важна возможность реализации на дефекте локальной фононной моды. Будем считать, для примера, что эта мода порождается дефектом массы с  $Q = M/m \gg 1$  ( $M$  и  $m$  – массы стопора и атома матрицы), т. е. попадает в непрерывный спектр кристаллических фононов (квазилокальная мода) и имеет частоту <sup>6, 7</sup>

$$\omega_k = \frac{\omega_D}{\sqrt{3(Q-1)}} \ll \omega_D \quad (1)$$

( $\omega_D$  – дебаевская частота) и автокоррелятор

$$\rho_k(t) = \langle u_k(t)u_k(0) \rangle \sim \cos(\omega_k t) \exp(-\gamma t), \quad (2)$$

где  $\gamma^{-1} \sim \omega_D / \omega_k^2$  – время жизни квазилокальной моды. Как показано в <sup>7</sup> значительная часть стоксовых потерь уходит на возбуждение локальных мод (до половины в случае дефекта массы и вплоть до всей величины при дефекте силовых констант). Квазилокальное колебание живет достаточно долго ( $\gamma \ll \omega_D$ ), так что в течение продолжительного времени стопор колеблется со сравнительно низкой частотой  $\omega_k$  и значительной амплитудой  $u_k(0) \sim (\Delta/M\omega_k^2)^{1/2} \sim (3\Delta/m\omega_D^2)^{1/2}$  (часть тепловыделения, связанная с кристаллическими модами, уходит в объем за времена  $\sim \omega_D^{-1}$ ). Детерминированное гармоническое движение центра закрепления может существенно изменить вероятность флюктуационного преодоления дислокацией локального барьера. Этот вопрос исследован в работе <sup>8</sup> для потенциала взаимодействия дислокации со стопором, выбранного в виде

$$V(x) = -V_0 + \xi x^2; \quad x = u - u_k(0) \cos(\omega_k t), \quad (3)$$

где  $u$  – смещение конца дислокационного сегмента, связанного со стопором,  $u_k(0)$  и  $\omega_k$  – амплитуда и частота колебаний последнего. За критерий открепления принимается достижение  $x \geq x_{kp} = (V_0/\xi)^{1/2}$ . Воспользуемся результатом <sup>8</sup>, относящимся к случаю, когда выполняется условие

$$p \frac{\omega_k}{\omega_D} \ll 1; \quad p \sim \frac{u_k(0)}{\sigma}, \quad \sigma^2 \sim T/\xi \quad (4)$$

$\sigma$  — дисперсия стохастических дислокационных смещений. При этом частота флюктуационного открепления от колеблющегося стопора

$$\nu_{\omega_k} = \frac{\nu_0}{\pi} \int_0^\pi d\theta \exp(c p \cos\theta - \frac{p^2}{2} \cos^2\theta); \quad c^2 \equiv \frac{\nu_0}{T} \left(1 - \frac{\tau}{\tau_c}\right)^2. \quad (5)$$

Частота открепления от неподвижного стопора  $\nu_0 \sim \omega_D \exp(-c^2/2)$ ,  $\tau$  — деформирующее напряжение,  $\tau_c = 2\xi x_{kp}/al$  ( $a$  — постоянная решетки,  $l$  — длина сегмента). Качественной характеристикой ФПЭ в предлагаемом нами механизме служит отношение  $\nu_{\omega_k}/\nu_0$ . Величина этого отношения зависит от параметра  $c$ , определяемого характеристиками стопора, температурой, нагрузкой, а также от значения  $p$ , пропорционального амплитуде колебаний стопора вследствие акта рекомбинации на нем. Для наглядности приведем предельное выражение  $\nu_{\omega_k}/\nu_0$ , следующее из (5) при  $p \ll 1$ :

$$\frac{\nu_{\omega_k}}{\nu_0} = 1 - \frac{p^2}{2}(1 - c^2). \quad (6)$$

При  $c < 1$  колебания стопора уменьшают частоту отрыва, т. е. имеется тенденция к упрочнению, а при  $c > 1$  частота отрыва возрастает и может реализоваться ОФПЭ. При возрастании  $p$ , когда разложение (6) перестает быть применимым, отношение  $\nu_{\omega_k}/\nu_0$ , в зависимости от  $c$  может стать значительно большим (см. <sup>8</sup>). Такой характер поведения  $\nu_{\omega_k}/\nu_0$  позволяет качественно понять некоторые черты ФПЭ. В частности, взаимодействие базисных и призматических дислокаций со стопорами может заметно различаться. Так предел текучести при базисном скольжении  $\tau_c^b$  меньше, чем при призматическом  $\tau_c^n$ . Могут быть различные и значения глубины ямы  $V_0$ . Если предположить, что для призматических дислокаций в некоторой области значений  $\tau$  и  $T$  параметр  $c = c^n > 1$ , то на них реализуется ОФПЭ. Повышение температуры уменьшает величину  $c^n$  и при достижении значений  $c^n < 1$  ОФПЭ должен смениться ПФПЭ, что соответствует экспериментальной картине <sup>5</sup>. Если в той же области  $\tau$  и  $T$  для базисных дислокаций  $c^b < 1$ , то реализуемый при этом ПФПЭ с ростом температуры, из-за  $p \sim T^{-1/2}$ , будет лишь гаситься, не меняя знака.

До сих пор речь шла о связи типа ФПЭ с параметрами, определяющими дислокационное течение. Однако, в рамках рассматриваемой модели, можно выявить также и корреляцию со спектральными свойствами центров рекомбинации. Отметим, например, возможность прогнозирования величины ФПЭ по выявленным из оптических исследований данным о величине стоксовых потерь. Из простых оценок следует, что при больших стоксовых потерях  $\sim 1$  эВ, реализующихся, например, в соединениях  $A^2B^6$ , можно ожидать заметных ( $\sim 100\%$ ) изменений напряжений течения кристалла при ФПЭ.

В заключение заметим, что роль локальных мод другого типа, например, обусловленных дефектом упругих констант, в принципе, та же, что и рассмотренных выше.

#### Литература

1. Осипьян Ю.А., Савченко И.Б. Письма в ЖЭТФ, 1968, 7, 130.
2. Ossipyan Yu.A., Petrenko V.F. Journ. de Phys. C6, 1979, 40, №6, 161.
3. Maeda K., Sato M., Kubo A., Takeuchi S. J. Appl. Phys., 1983, 54, 161; Küsters K.H., Alexander H. Physica 1983, B116, 594.
4. Осипьян Ю.А., Шихсаидов М.Ш. ФТТ, 1973, 15, 3711.
5. Шихсаидов М.Ш. ФТТ, 1981, 23, 1662.
6. Каган Ю.М., Иосилевский Я.А. ЖЭТФ, 1962, 42, 259; 1963, 44, 284.
7. Завт Г.С. ФТТ, 1963, 5, 1946; Труды ИФА АН ЭССР, 1964, вып. 27, 69.
8. Варданян Р.А., Кравченко В.Я. ДАН СССР 1982, 266, 82.